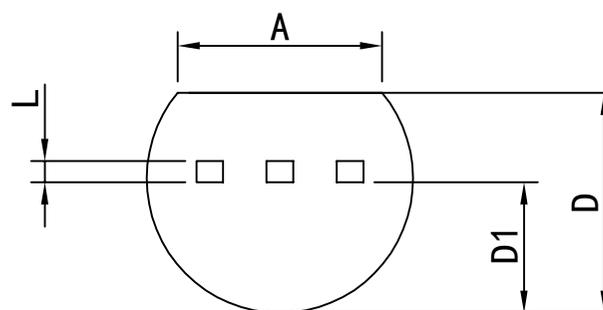
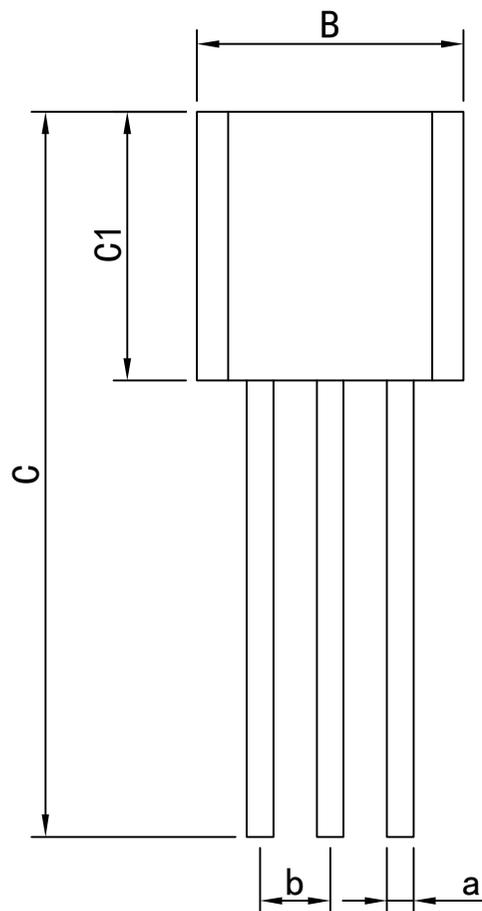




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

T0-92

文件名称:
HG-T0-92

文件编号:
HGWXT-230019

版本	VI.0
比例	1:1
单位	mm
日期	2023-6-28

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

DIM.	A	B	C	C1	D	D1	L	a	b			
MIN	3.43	4.44	11.2	4.32	3.17	2.03	0.33	0.40	1.27			
MAX	3.83	5.21	12.7	5.34	4.19	2.67	0.42	0.52	BSC			